

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Tec21**

Band (Jahr): **135 (2009)**

Heft 1-2: **Nach dem Knall**

PDF erstellt am: **06.08.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Architektursymposium

# OBERFLÄCHEN UND EMOTIONEN

im Rahmen der appli-tech, Fachmesse für das Maler-, Gips- und Ausbaugewerbe.

Donnerstag, 29. Januar 2009, 14.00 bis 18.00 Uhr  
Messe Luzern, Halle 1,  
Horwerstrasse 87, 6005 Luzern

Wir laden Sie herzlich ein, der Eintritt ist frei!  
Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.  
[www.appli-tech.ch](http://www.appli-tech.ch)

Die Veranstaltungspartner laden Sie herzlich ein, im Rahmen der appli-tech, Fachmesse für das Maler-, Gips- und Ausbaugewerbe, das Architektursymposium zum Thema «Oberflächen und Emotionen» zu besuchen.

Namhafte Referenten beleuchten das Thema «Oberflächen und Emotionen» aus ihrem vielseitigen Schaffen. Humor- und geistvoll nehmen sie Stellung zum architektonischen Diskurs und den gesellschaftlichen Voraussetzungen. Sie zeigen auf, dass Erfahrung mit vielfältigen und komplexen Strukturen und Bauaufgaben es ermöglichen, gemeinsam mit dem Bauherrn ungewöhnliche Wege zu gehen. So entstehen Gebäude von einzigartigem Charakter, Spiegel der Kreativität, der Offenheit, der Spielfreude und der architektonischen Ernsthaftigkeit. Architektur kommt bei den Referenten nicht von der Stange, sie entsteht in der intensiven Auseinandersetzung mit der Bauaufgabe, dem jeweiligen Kontext, der Atmosphäre und im Speziellen der Bautechnik für eine besondere Lösung.



Schweizerische Leitmesse für das Maler-, Gips- und Ausbaugewerbe

Die appli-tech hat sich unter dem Patronat des Schweizerischen Maler- und Gipsunternehmer-

Verbandes SMGV in Zusammenarbeit mit den wichtigsten Branchenverbänden zum Treffpunkt der Branche entwickelt. Die Messe bietet Lieferanten, Händlern und Fachleuten eine wertvolle Plattform, um sich zu informieren und Kontakte zu knüpfen. > [WWW.APPLI-TECH.CH](http://WWW.APPLI-TECH.CH)

## Programm

### 14.00 Eröffnung / Begrüssung

REMO HALTER  
Obmann BSA Architekten Zentralschweiz  
ANDREA WEBER MARIN  
Hochschule Luzern – Technik & Architektur

### 14.05 Einführung

MARTIN TSCHANZ  
Architekt und Publizist



### 14.15 «Die Wiederentdeckung des Ornaments: Eine Architektonische Zeitreise»

OLIVER DOMEISEN  
dlm architectural designers ltd, London



### 15.00 «Die Tiefe der Oberfläche»

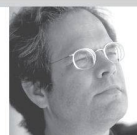
ANDREAS HILD  
Hild und K Architekten, München



### 15.45 Kaffeepause

### 16.00 «recent works»

MIKE GUYER  
Gigon/Guyer Architekten, Zürich



### 16.45 Zusammenfassung / Fragen

MARTIN TSCHANZ  
Architekt und Publizist

17.00 Apéro, Sonderschau «Kreativ-Träume» smgv, Halle 1  
Freie Besichtigung Messe

## Veranstaltungspartner

BSA | Bund Schweizer Architekten

Ortsgruppe Zentralschweiz

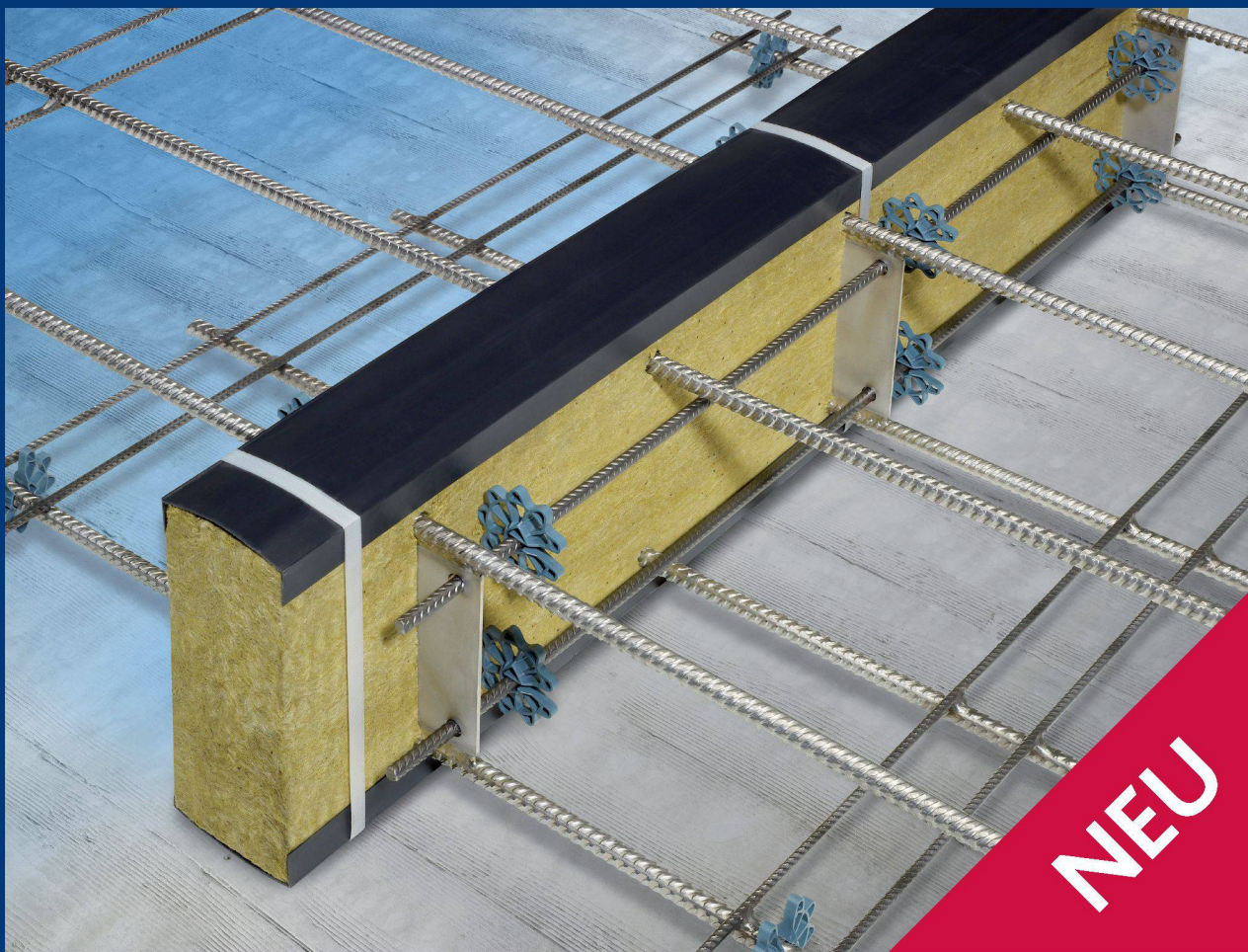
Lucerne University of Applied Sciences and Arts  
**HOCHSCHULE  
LUZERN**  
Technik & Architektur

maler  
gipser

TEC21

MESE LUZERN

# Der neue ACINOX<sup>plus</sup>® Kragplattenanschluss: Höchste Qualität mit nachgewiesener Effizienz



E.T&H BSW

## 4 x plus:

- + Erhöhter Querkraftwiderstand
- + Hervorragender Korrosionsschutz
- + Nachgewiesene Wärmedämmung
- + Frei wählbare Elementlängen

Verlangen Sie unsere technischen Unterlagen oder eine persönliche Beratung durch unsere Ingenieure.

Überall in Ihrer Nähe!  
Infotel 0844 80 88 18

## Debrunner Acifer

**klöckner & co** multi metal distribution



[www.d-a.ch](http://www.d-a.ch)